

# 上海市教育委员会文件

沪教委高〔2024〕31号

## 上海市教育委员会关于公布 集成电路专项班和微专业建设名单的通知

各有关高等学校：

为深化集成电路产教融合人才培养体系改革，加快培养集成电路产业急需高层次人才，根据《深化上海集成电路人才培养改革方案》等精神，市教委启动集成电路专项班和微专业建设工作，主动对接产业需求，精准培养紧缺人才。经学校自主申报、专家评审，确定立项建设 31 个集成电路专项班，其中，建设项目 24 个，培育项目 7 个；立项建设 35 个集成电路微专业，其中，建设项目 26 个，培育项目 9 个。

请各高校紧密对接产业需求，进一步完善项目建设方案，落实



建设经费和条件保障，结合本校优势学科和专业，联合相关行业企业，共同制订人才培养方案，推进课程设置改革和学生实践实训体系建设，深化集成电路领域相关学科专业人才培养模式改革。市教委将适时组织专家对专项班和微专业建设情况开展检查和指导。

附件：集成电路专项班和微专业建设名单（分校下达）





附件

集成电路专项班建设名单

序号	单位	专项班名称	备注
1	上海应用技术大学	先进封装及测试	建设项目

集成电路微专业建设名单

序号	单位	微专业名称	备注
1	上海应用技术大学	集成电路微专业	建设项目